# 情况说明

集成电路学院张雅聪老师现拟与棱晶半导体（南京）有限公司 ，签订 73.2802 万元外包合同（出款账号：8201702811， 项目名称：偏振读出 ASIC 研制）用以进行芯片代加工，已确认该项目余额充足可支付此合同。

1．选用说明：项目组在棱晶半导体（南京）有限公司、安徽兰芯微电子科技有限公司、上海昂璞微电子有限公司三家公司进行了考察和报价咨询，在同等条件下，棱晶半导体（南京）有限公司具有与北京大学有长期的合作历史，产品良率高、性能稳定，加工周期较短，报价相比同类公司经济性好等优势，故选定为此次加工的外包合作方。项目组承诺在此项目中，不再与棱晶半导体（南京）有限公司签订其他委托加工合同。

2．关联关系：项目组与外包单位无关联关系。

3．项目负责人承诺：

本人已充分了解并同意严格遵守国家、学校制定的科研项目管理、保密管理规定；维护北京大学校名、校誉和合法权益；

本人对经费使用的相关性、合理性、真实性和价格公允等相关性负责；

已在企业信息网查询并确认该公司相关资质。

我院认为此项外包合理，同意订立此外包合同，同意此项经费支出。

负责人：张雅聪

集成电路学院

集成电路学院 1101081016045Z

2026 年 5 月 20 日